

TCL 科技集团股份有限公司

关于增持天津普林电路股份有限公司股权的自愿性公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公告为自愿性信息披露。

鉴于公司对控股子公司天津普林电路股份有限公司（以下简称“天津普林”）未来业务持续增长充满信心，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津市中环投资有限公司于2018年2月12日-2018年2月14日、2021年2月1日-2021年2月3日通过集中竞价的方式增持天津普林股票649.96万股，增持完成后，公司共持有天津普林6,881.42万股，占比27.99%。

公司将持续助力天津普林核心业务发展壮大：提升供应商资源共享协同，保障原材料供应，合理降低采购成本，充分发挥TCL金融及产业投资平台优势，支持天津普林进一步优化资本结构，降低业务收入汇兑风险，提高资产运营效率和盈利能力；发挥公司品牌和市场影响力，在印刷电路板领域积极加强重点客户开拓，通过优化扩充产能和业务战略合作，持续扩大在高附加值领域的市场份额；继续发挥公司在科技、管理与资本的先发优势，支持天津普林聚焦超高多层刚性板、高阶HDI、刚挠结合板及IC载板等高端核心电子部件产品，着力拓展航空科技、汽车电子、5G产品及半导体封装芯片领域的应用。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2021年2月3日